通用频率综合器

产品简述

MS5351/MS5351M 是一款通用频率综合器芯片,通过 I²C 配置,可产生 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟输出。可替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲器。

主要特点

- 可 3 通道输出,从 2.5kHz 至 200MHz 时钟
- 输出频率误差 Oppm
- 高分辨率、低输出抖动
- 可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶体
- 输出时钟相位可调
- 输出延时可调
- 输出时钟上升/下降时间可控
- 频率切换无毛刺
- 相互独立的电源供电管脚内部核心电路电源 VDD: 3.0V 输出级电源 VDDO: 1.8V 或 2.5V 或 3.3V
- 内部高电源抑制比
- 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1

应用

- 高清电视、机顶盒
- 打印机、扫描仪、投影仪
- 手持设备
- 网络/通信
- 服务器
- 石英晶体/晶振/锁相环替代

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS5351	eMSOP10	MS5351
MS5351M	MSOP10	MS5351M

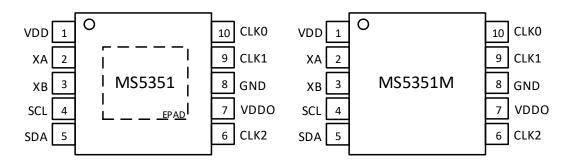


eMSOP10



MSOP10

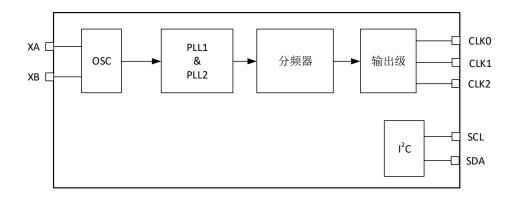
管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	VDD	-	内部核心电路电源
2	XA	ı	外部石英晶体输入
3	XB	ı	外部石英晶体输入
4	SCL	ı	ι²C 时钟输入,需连接至少 1kΩ 上拉电阻
5	SDA	1/0	ι²C 数据输入/输出,需连接至少 1kΩ 上拉电阻
6	CLK2	0	输出时钟
7	VDDO	-	输出级电源
8	GND	-	参考地
9	CLK1	0	输出时钟
10	CLK0	0	输出时钟
-	EPAD	-	散热片,推荐接地

内部框图



极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。

参数	符号	测试条件	参数范围	单位
直流供电电压	V _{DD}		-0.5 ~ 3.6	V
输出级供电电压	V _{DDO}		-0.5 ~ 3.8	V
	V _{IN_SCL}	SCL,SDA 管脚	-0.5 ~ 3.8	V
输入电压	V _{IN_XA/XB}	XA,XB 管脚	-0.5 ~ 1.3	V
结温	TJ		-55 ~ 1 50	°C
焊接温度(无铅)	T _{PEAK}		260	°C
焊接温度处于 Tpeak 时的持续时间(无铅)	t₽		10	S
存储温度	T _{STG}		-65 ~ 1 50	°C

推荐工作条件

参数	符号	最小	典型	最大	单位
工作温度	T _A	-20	25	85	°C
核心电路电压	V_{DD}	2.7	3.0	3.3	٧
		1.71	1.8	1.89	٧
输出级电压	V_{DDO}	2.25	2.5	2.75	V
		3.0	3.3	3.6	V

电气参数

除非另外说明, V_{DD}=V_{DDO}=3.0V±10%, T_A=-20°C~85°C。

参数	符号	10%,TA=-20°C~85°C。 测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
		DC 特性	•				
VDD 电流	I _{DD}	3 通道输出		31		mA	
单通道输出级电流	I _{DDOx}	C _L =5pF,小于 100MHz 最大驱动能力		5		mA	
输入电流	I _{SCL}	SCL,SDA			10	μΑ	
输出阻抗	Zo	3.3V VDDO,高驱动		50		Ω	
	1	AC 特性					
上电时间	t _{RDY}	从 VDDmin 到有效输出时钟, fclkn>1MHz		2	10	ms	
PLL 旁路时的 上电时间	t _{вүр}	从 VDDmin 到有效输出时钟, fclkn>1MHz		0.5	1	ms	
输出频率切换时间	t _{FREQ}	f _{CLKn} >1MHz			20	μs	
输出相位偏移	P _{STEP}			333		ps/step	
扩频范围	SS _{DEV}	下扩频,每步 0.1%	-0.1		-2.5	%	
		中心扩频,每步 0.1%	±0.1		±2.5	%	
扩频调制率	SS _{MOD}		30	31.5	33	kHz	
		晶振规范 	<u> </u>				
石英晶体频率	f _{XTAL}		25		27	MHz	
负载电容	Схь		6		12	pF	
等效串联电阻	Resr				150	Ω	
最大驱动等级	d∟		100			μW	
输入电压	V _{IN_XA/AB}	XA 和 XB 管脚	-0.3		1.1	V	
输出时钟规范							
输出频率	f _{CLK}		0.0025		200	MHz	
负载电容	CL				15	pF	
1,,2-11		f _{CLK} <160MHz	45	50	55	%	
占空比	DC	f _{CLK} <160MHz	40	50	60	%	
上升时间	t _R	20%~80%,CL=5pF 最大驱动		0.5	1.2	ns	
下降时间	t _F	20%~80%,CL=5pF 最大驱动		0.5	1.2	ns	

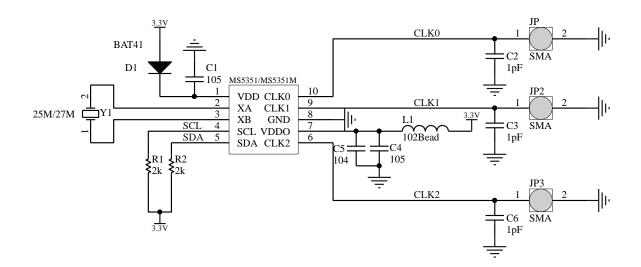


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出高电平电压	V _{OH}	C∟=5pF	VDDO-0.6			V
输出低电平电压	Vol	C _L =5pF			0.6	٧
周期抖动	J_{PER}	3 通道同时输出		60	180	ps,pk
相邻时钟抖动	Jcc	3 通道同时输出		60	180	ps,pk

I²C 规范 (SCL, SDA)

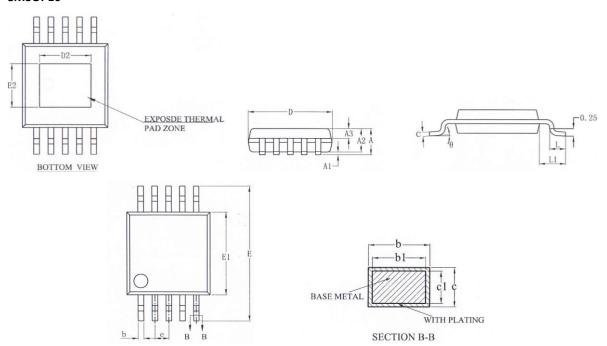
6.00			标准模式 100kbps		快速模式		
参数	符号	测试条件	最小	最大	最小	最大	单位
输入低电平电压	V _{ILI2C}		-0.5	0.3×V _{DDI2C}	-0.5	0.3×V _{DDI2C}	V
输入高电平电压	V _{IHI2C}		0.7×V _{DDI2C}	3.6	0.7×V _{DDI2C}	3.6	V
施密特迟滞电压	V _{HYS}				0.1		V
输出低电平电压	V _{OLI2C}	V _{OLIZC} =2.5/3.3V, 漏极开路, 3mA 电流沉	0	0.4	0	0.4	V
输入电流	I _{II2C}		-10	10	-10	10	μΑ
管脚电容	Cı2C	VIN=-0.1~V _{DDI2C}		4		4	pF
I ² C 总线暂停时间	t _{TO}	暂停使能	25	35	25	35	ms

典型应用图



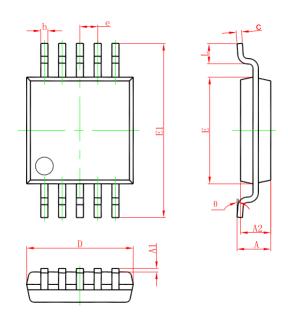
封装外形图

eMSOP10



65 E	尺寸 (毫米)					
符号	最小	典型	最大			
Α	-	-	1.10			
A1	0.05	-	0.15			
A2	0.75	0.85	0.95			
A3	0.30	0.35	0.40			
b	0.18	-	0.26			
b1	0.17	0.20	0.23			
С	0.15	-	0.19			
c1	0.14	0.15	0.16			
D	2.90	3.00	3.10			
D2		1.80 REF				
E	4.70	4.90	5.10			
E1	2.90	3.00	3.10			
E2	1.55 REF					
е	0.50 BSC					
L	0.40	-	0.70			
L1		0.95 REF				
θ	0 - 8°					
L/F (mil)	71×71					

MSOP10



ht. 5	尺寸(毫米)	尺寸 (英寸)		
符号	最小	最大	最小	最大	
А	0.820	1.100	0.032	0.043	
A1	0.020	0.150	0.001	0.006	
A2	0.750	0.950	0.030	0.037	
b	0.180	0.280	0.007	0.011	
С	0.090	0.090 0.230		0.009	
D	2.900 3.100		0.114	0.122	
e	0.50	BSC	0.020 BSC		
E	2.900	3.100	0.114	0.122	
E1	4.750	4.750 5.050		0.199	
L	0.400	0.800	0.016	0.031	
θ	0°	6°	0°	6°	

印章与包装规范

1. 印章内容介绍





产品型号: MS5351、MS5351M

生产批号: XXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS5351	eMSOP10	3000	1	3000	8	24000
MS5351M	MSOP10	3000	1	3000	8	24000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
- 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!



MOS 电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号 高新软件园 9 号楼 701 室



http://www.relmon.com